

รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่ มอก.: 3553-2566

ชื่อ มอก.: เฮมพ์พาร์ทิเคิลบอร์ด

TIS NAME: HEMP PARTICLE BOARDS

ประเภทมาตรฐาน: มอก. มาตรฐานทั่วไป

วันที่บังคับใช้: 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:

ฉบับที่ ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 124 ง หน้า 60

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม:

ฉบับที่ 7049 วันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

บทคัดย่อ ภาษาไทย: ครอบคลุมเฉพาะเฮมพ์พาร์ทิเคิลบอร์ด ที่มีความหนา ไม่เกิน 10 mm ทำจากแกนกัญชง ที่เป็นไปตาม มอก. 3185 ซึ่งต่อไปในมาตรฐานจะเรียกว่า “เฮมพ์บอร์ด” ไม่ครอบคลุมถึงแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ ตาม มอก. 876 และ/หรือ เฮมพ์พาร์ทิเคิลบอร์ด ที่มีวัสดุอื่นปิดทับ เช่น แผ่นไม้

Abstract:

หน่วยตรวจสอบ:

กลุ่มจัดการนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและพันธมิตร (นพ.) กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7549